

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



## ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ  
№ 2825727

### Устройство для монтажа чипов микроэлектроники с кондуктивным охлаждением

Патентообладатель: *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ) (RU)*

Авторы: *Иголкин Сергей Николаевич (RU), Жеребчевский Владимир Иосифович (RU), Феофилов Григорий Александрович (RU)*

Заявка № 2023131902

Приоритет изобретения **30 ноября 2023 г.**  
Дата государственной регистрации  
в Государственном реестре изобретений  
Российской Федерации **28 августа 2024 г.**  
Срок действия исключительного права  
на изобретение истекает **30 ноября 2043 г.**

*Руководитель Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности*

*Ю.С. Зубов*

